

Diplômes d'ingénieur

Admission / recrutement

L'admission est effectuée d'après les choix d'un jury.

Prépa : Entrée en 1^{ère} année.

Sur titre bac+ 2 : Entrée en 1^{ère} année

Sur titre bac+ 4 : Entrée en 2^{ème} année

Sur titre ingénieur : Entrée en année spéciale.

Contenu de la formation

Disciplines enseignées : Automatique, chimie, colorimétrie, électrotechnique, génie technique, génie des procédés, informatique, mathématiques, mécanique du solide et des fluides, optique, physico-chimie, qualité, transfert de matière et de chaleur, communication, connaissance de l'entreprise, EPS, langues et sciences humaines et sociales.

Validation de la formation

Diplôme d'ingénieur.

Débouchés professionnels

Ingénieurs de production, de recherche et développement, de conception, d'affaires, de ventes ou encore de qualité.

Ecole Française de Papeterie et des industries Graphiques (EFG)

Institut National Polytechnique de Grenoble

461, rue de la Papeterie

38402 Saint-Martin d'Hères

Tel : 04 76 82 69 00

Fax : 04 76 82 69 33

www.efpg.inpg.fr

Admission / recrutement

Admission en 1^{ère} année : Etre titulaire d'un diplôme universitaire scientifique de niveau bac+2.

Admission en 2^{ème} année : Réservée aux titulaires d'un diplôme universitaire scientifique de niveau bac+4 (Maîtrise, MST, IUP).

Dans ces deux cas de figure, la sélection s'effectue sur dossier puis entretien.

Organisation de la formation

La formation se déroule sur trois années. Il est néanmoins possible de s'inscrire directement en deuxième année suivant son cursus universitaire.

Contenu de la formation

1^{ère} année : 913 heures de formation, 6 à 12 semaines de stage.

2^{ème} année : 900 heures de cours.

3^{ème} année : 432 heures de cours, 3 à 5 mois de stage et un projet de fin d'études.

Validation de la formation

Diplôme d'ingénieur.

Débouchés professionnels

Postes de direction au niveau du packaging, du design, de la recherche et du développement ainsi que des achats.

Renseignements pratiques

Dossier de candidature à retirer dès le 1^{er} septembre.

15 juin : date limite de dépôt du dossier de candidature.

Ecole Supérieure d'Ingénieurs en Emballage et Conditionnement

Esplanade Roland Garros

Pôle Technique Henri Farman

BP 1029

51686 Reims Cédex 2

Tel : 03 26 91 33 99

Fax : 03 26 91 38 03

Site Web : www.esiec.fr